

東京エレクトロン

2010年3月期 第1四半期 決算説明会

2009年7月31日

資料取扱い上の注意

将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体 / FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



東京エレクトロン

2010年3月期 第1四半期 決算概要

経理部 部長 佐伯 幸雄

2009年7月31日



東京エレクトロン

2010年3月期 第1四半期決算(連結)

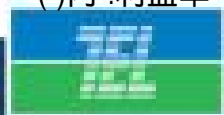
当第1四半期の業績

(単位:億円)

	2009年3月期				2010年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	対前年増減率
売上高	1,548	1,463	1,010	1,057	689	-55.5%
SPE	1,125	961	578	588	304	-73.0%
FPD/PVE	172	229	203	275	199	+15.5%
EC/CN	249	272	228	192	184	-26.0%
その他	0	1	0	1	0	-4.7%
売上総利益	520 (33.6%)	389 (26.6%)	271 (26.8%)	192 (18.2%)	111 (16.3%)	-78.5%
販管費	306	341	291	288	255	-16.6%
営業利益	214 (13.8%)	48 (3.3%)	-20 (-2.0%)	-95 (-9.0%)	-143 (-20.9%)	-
経常利益	222	66	-0	-82	-140	-
税前利益	222	64	-84	-105	-184	-
当期純利益	128	45	-76	-21	-110	-
研究開発費	145	170	143	150	121	-16.4%
設備投資額	55	48	27	48	11	-80.0%
減価償却実施額	51	56	59	63	49	-3.9%

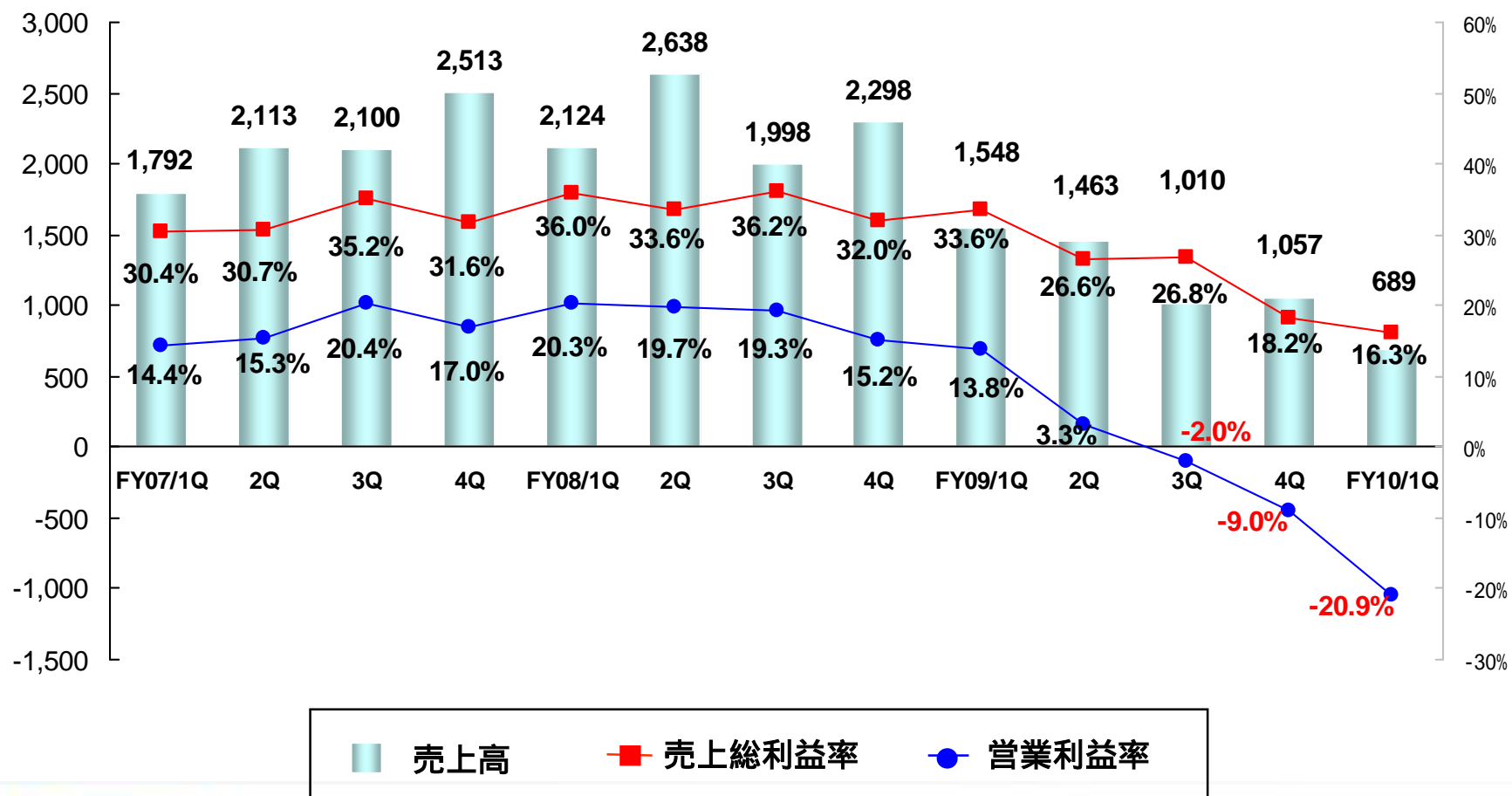
SPE :半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品・情報通信機器

()内 :利益率



売上・利益率推移

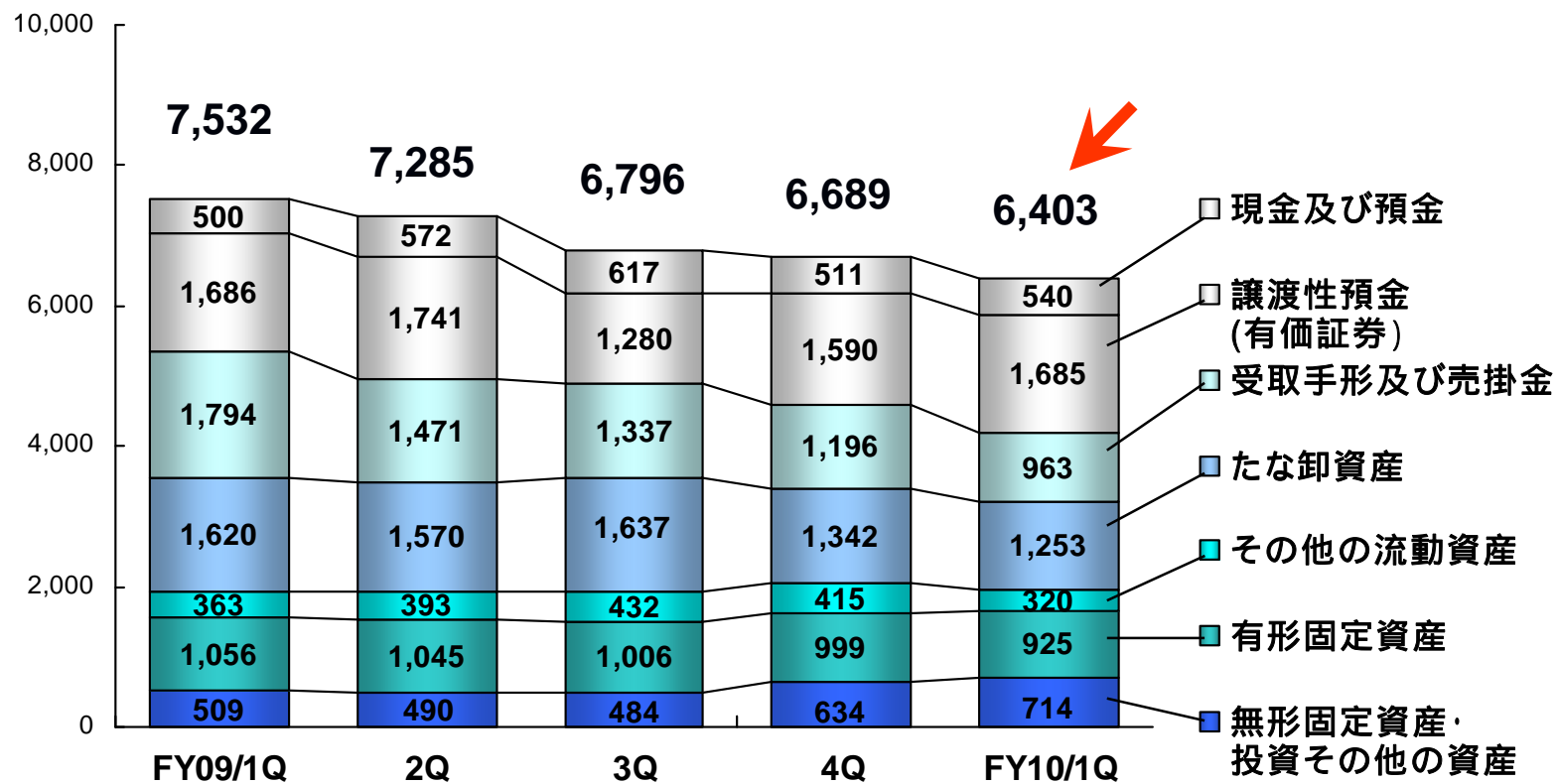
(単位: 億円)



2010年3月期 第1四半期決算(連結)

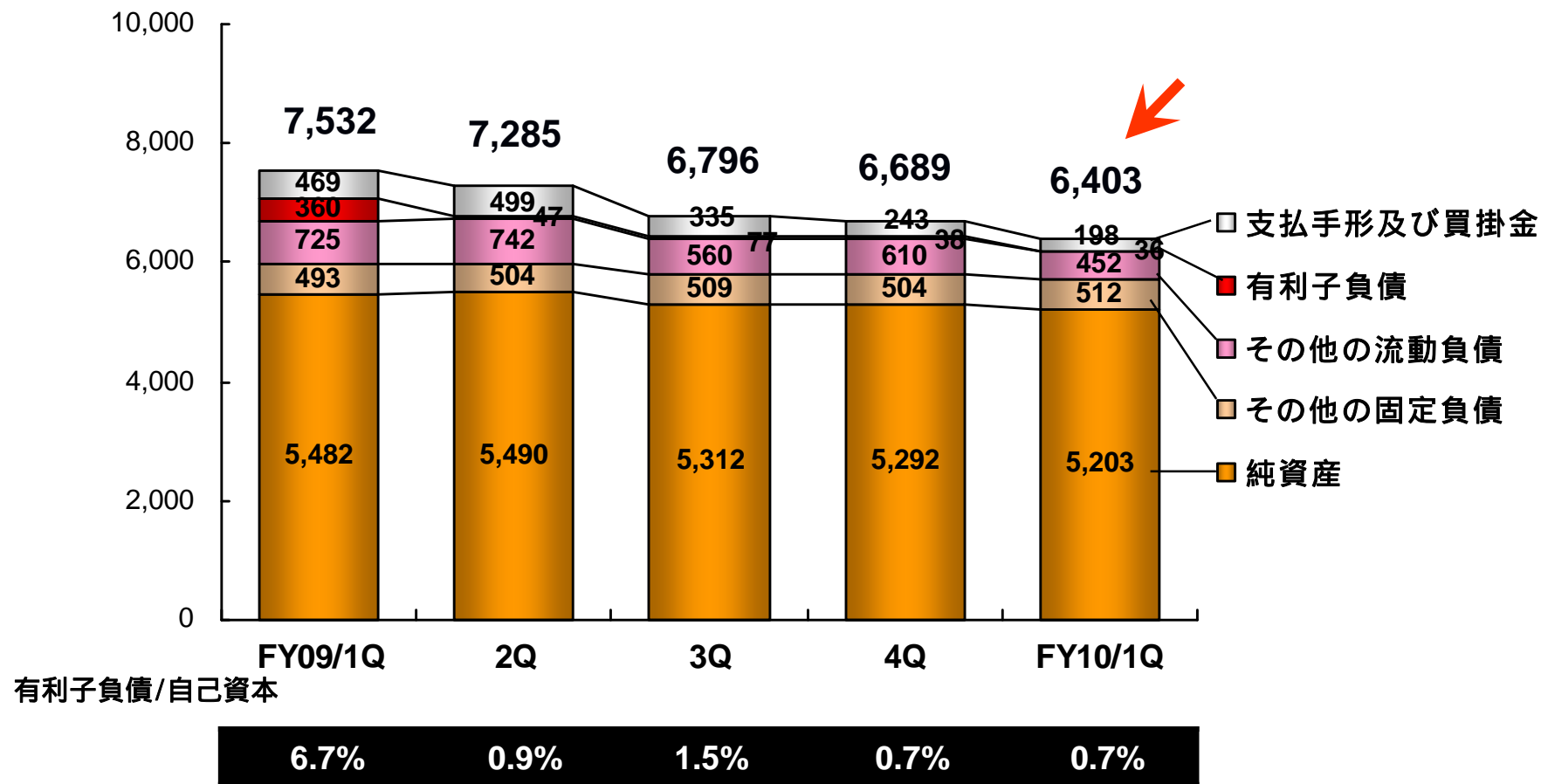
資産

(単位:億円)



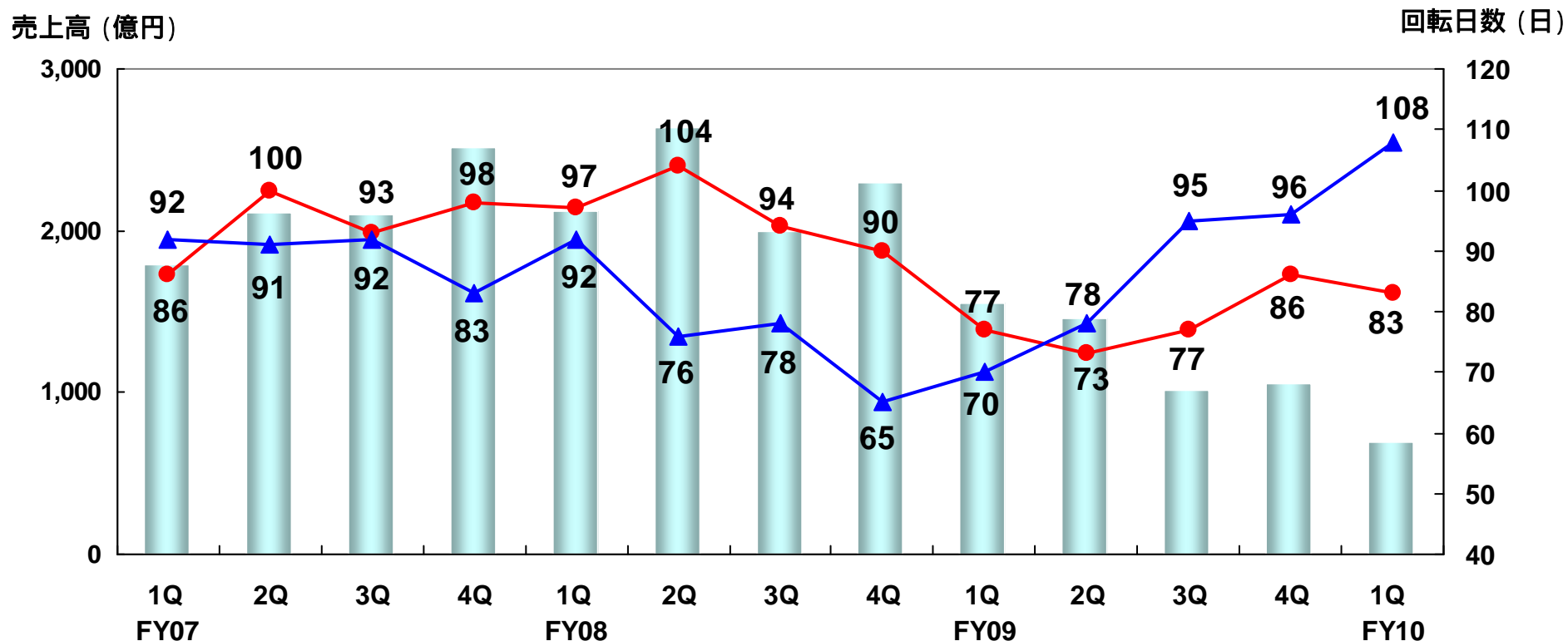
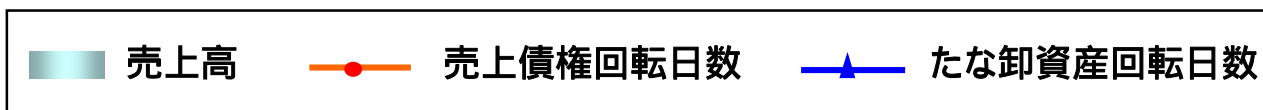
負債・純資産

(単位:億円)



*自己資本 = 純資産 - (新株予約権+少数株主持分)

たな卸資産・売上債権の回転日数



*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365



2010年3月期 第1四半期決算(連結)

キャッシュ・フロー

(単位:億円)



	2009年3月期				2010年 3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
営業活動により調達(▲:使用)したキャッシュ	346	499	336	300	143
税金等調整前当期純利益	222	64	84	105	184
減価償却費	51	56	59	63	49
仕入債務、売上債権、棚卸資産の増減	361	376	150	350	280
その他	288	2	160	7	1
投資活動により調達(▲:使用)したキャッシュ	6	1,032	289	277	53
設備投資等	61	42	23	38	13
その他(3ヶ月超の預金への預入等)	55	990	266	238	40
財務活動により調達(▲:使用)したキャッシュ	100	312	7	39	10
有利子負債の増加(▲:減少)	0	312	30	39	1
配当金	98	-	35	-	7
その他	1	0	1	0	1
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	9	5	6	6
現金及び現金同等物の増加額(▲:減少)	240	855	638	23	86
現金及び現金同等物の期首残高	1,934	2,176	1,320	681	658
現金及び現金同等物の期末残高	2,176	1,320	681	658	745
現金及び譲渡性預金の期末残高	2,187	2,314	1,897	2,101	2,225

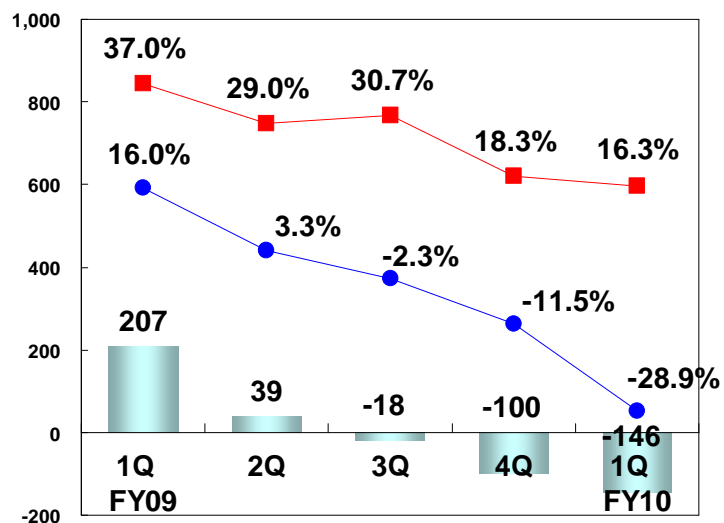


事業の種類別セグメント情報

産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、
太陽電池製造装置、その他)

(単位:億円)

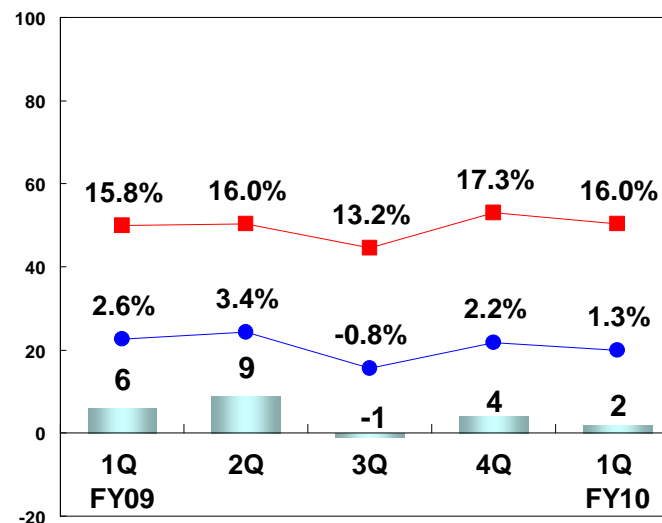


■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

電子部品・情報通信機器

(半導体製品、その他電子部品、
コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア)

(単位:億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

*セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。

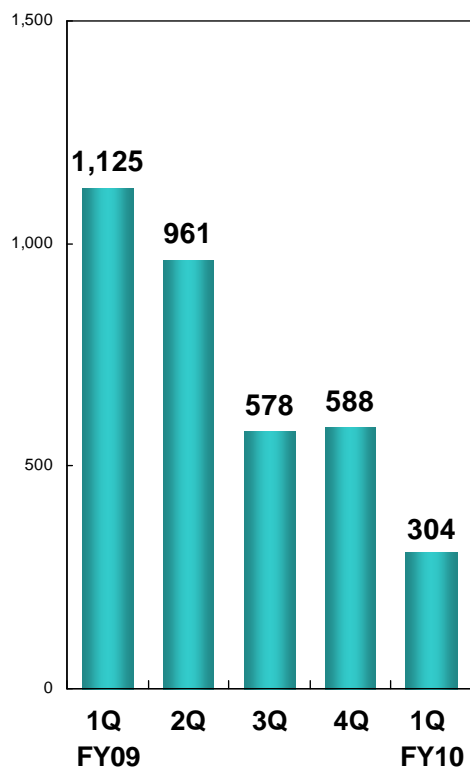


部門別売上高

SPE部門

(半導体製造装置)

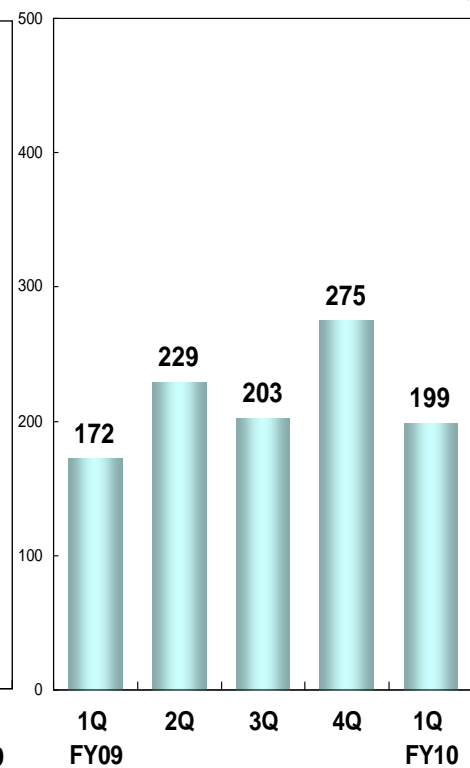
(単位:億円)



FPD/PVE部門

(FPD製造装置/
太陽電池製造装置)

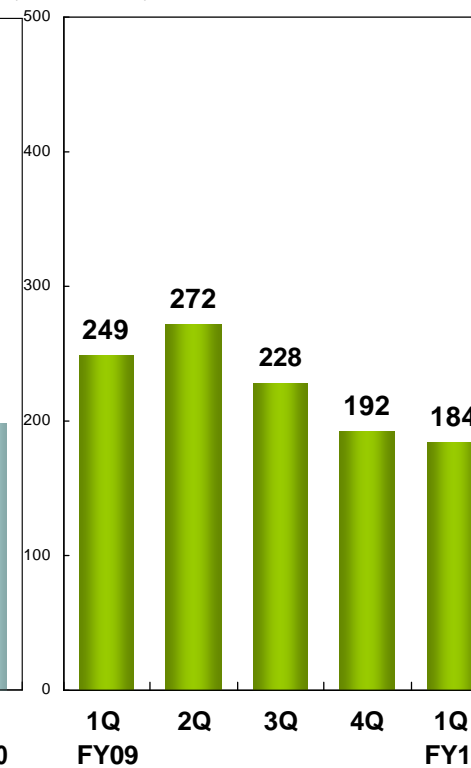
(単位:億円)



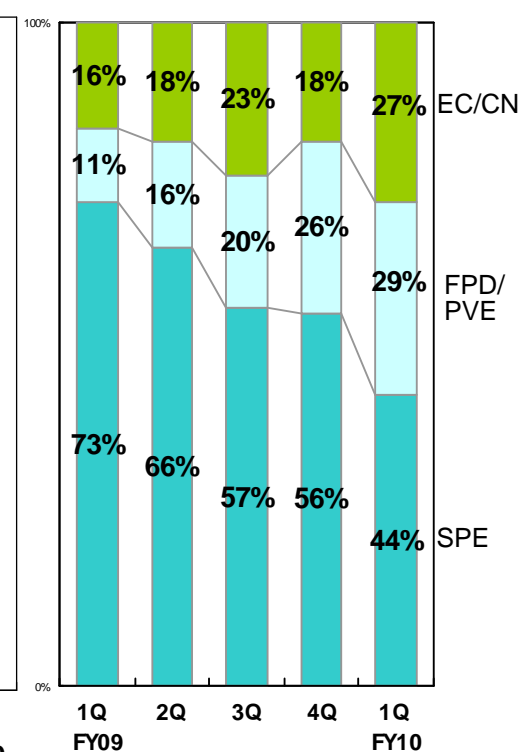
EC/CN部門

(電子部品・情報通信機器)

(単位:億円)



部門別構成比



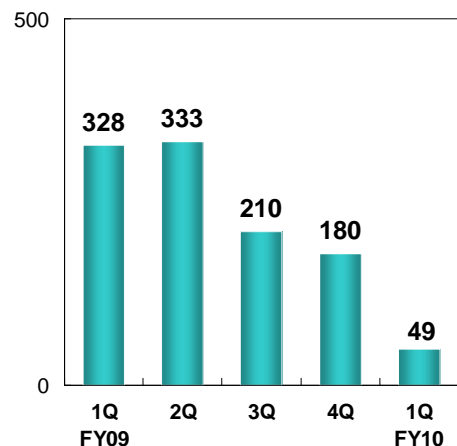
*上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります(FY10/1Q売上高0.8億円)。



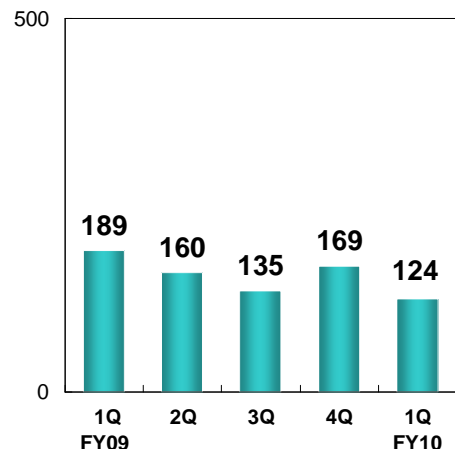
SPE部門地域別売上高

(単位:億円)

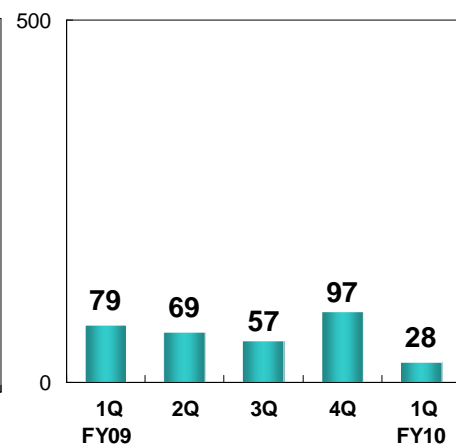
日本



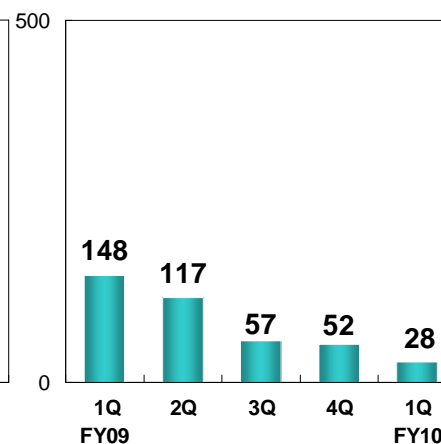
米国



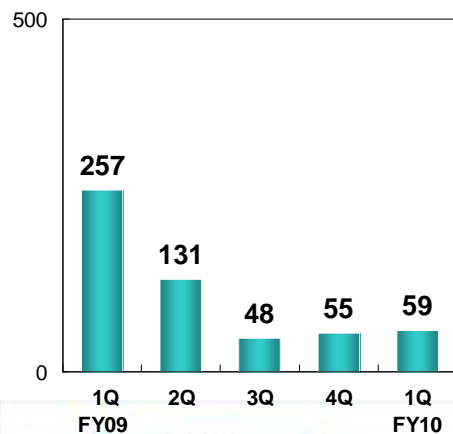
欧州



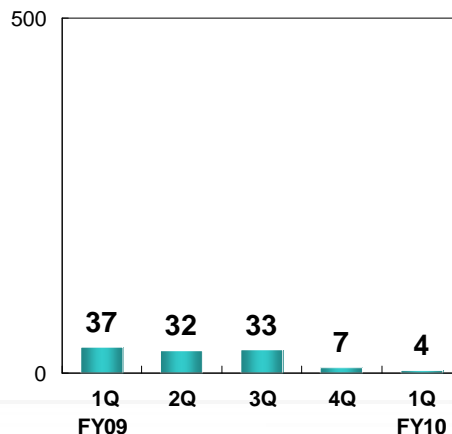
韓国



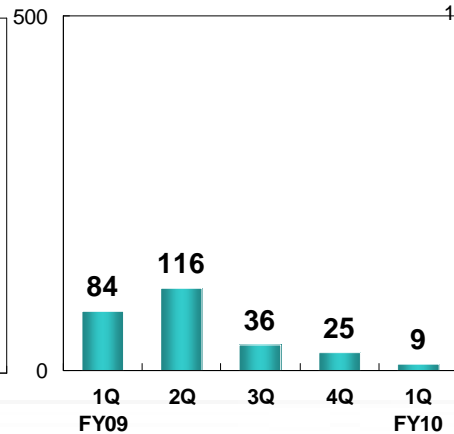
台湾



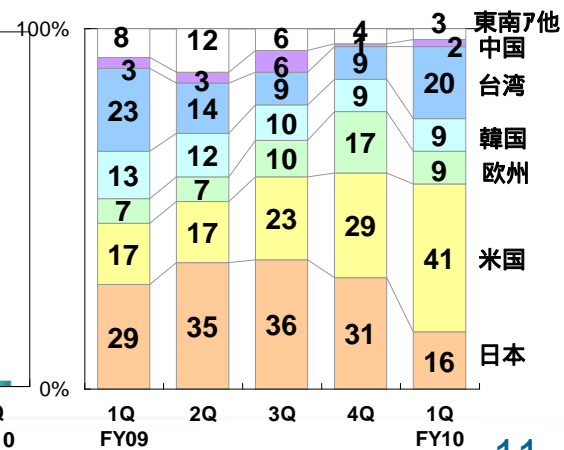
中国



東南アジア



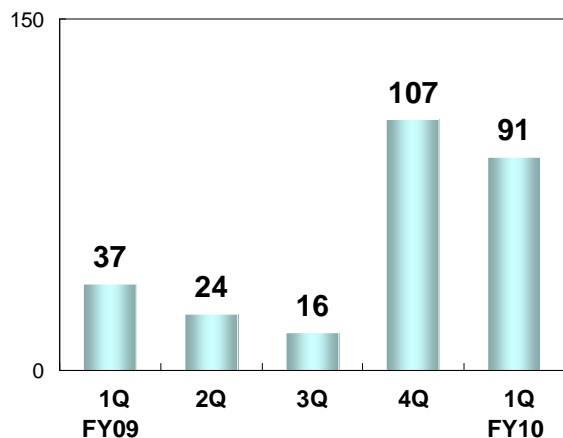
地域別構成比



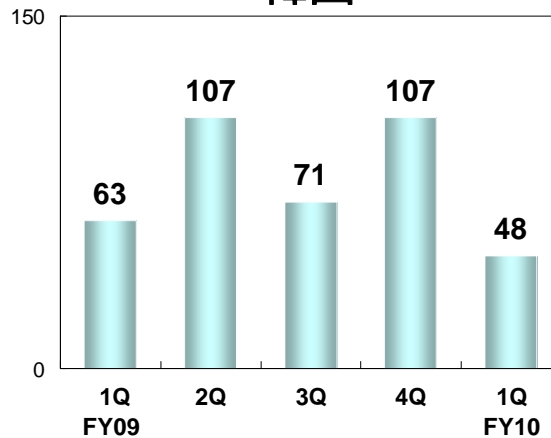
FPD/PVE部門地域別売上高

(単位:億円)

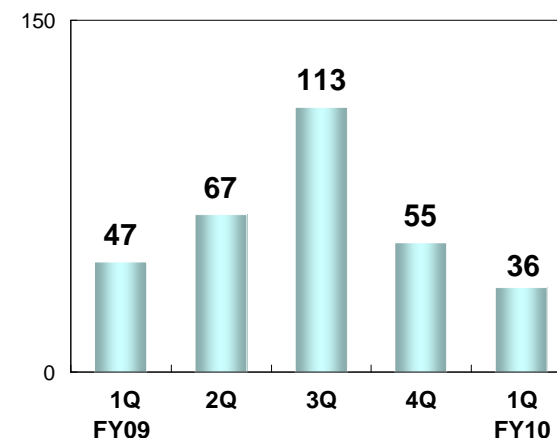
日本



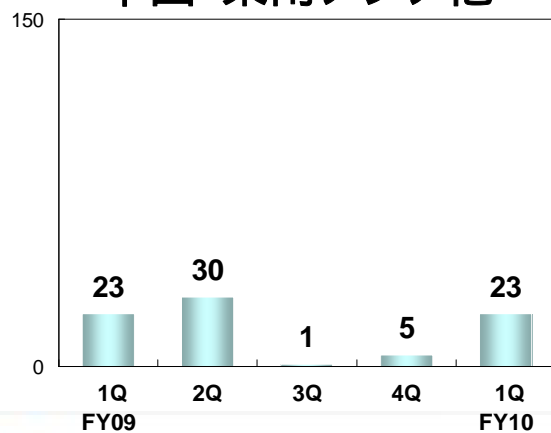
韓国



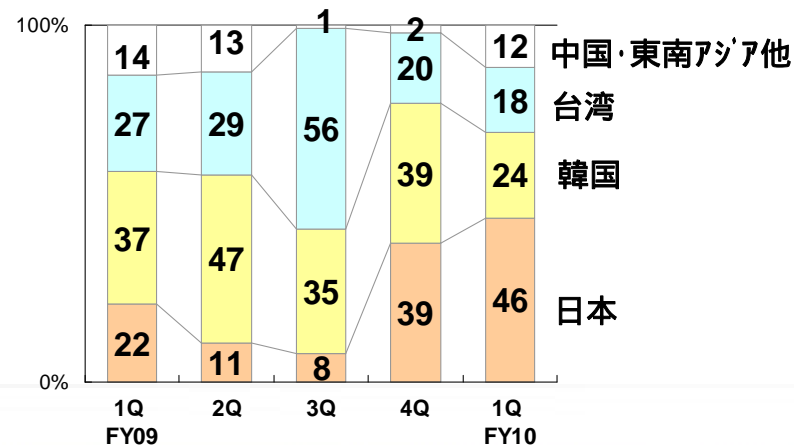
台湾



中国・東南アジア他

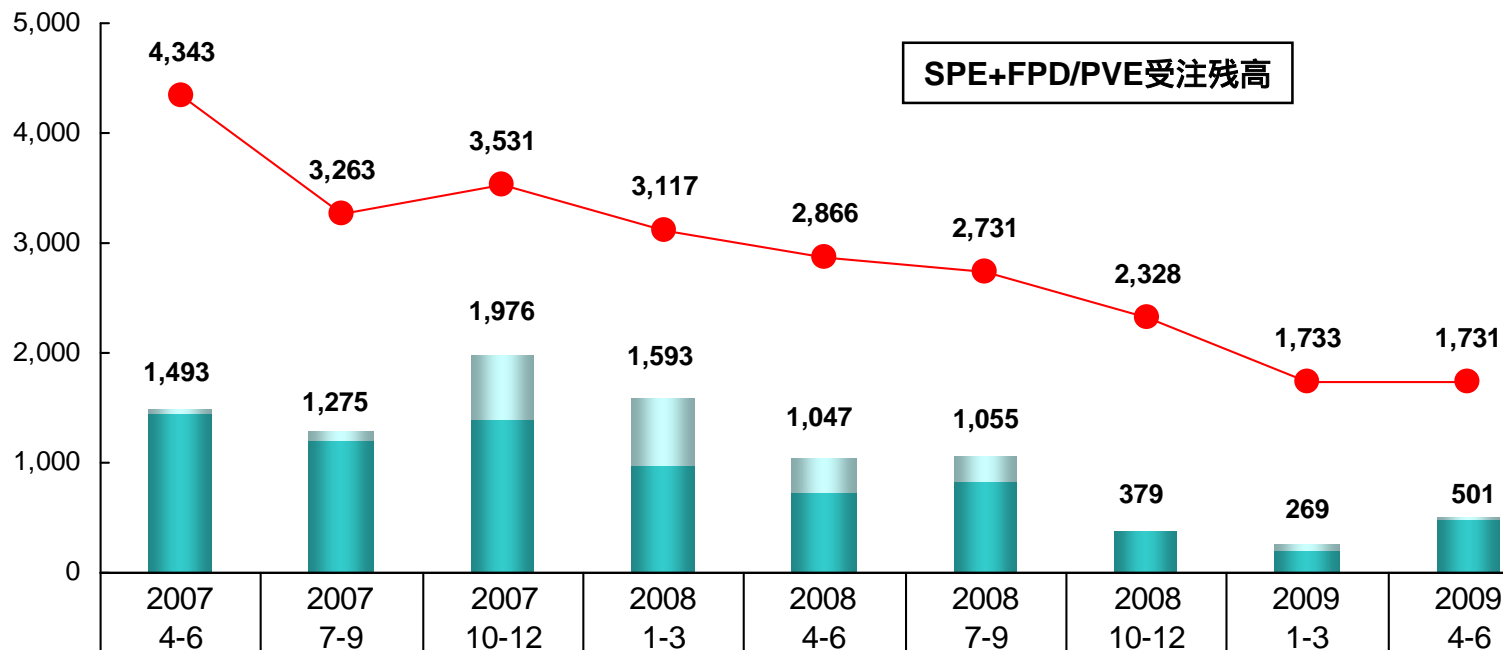


地域別構成比



四半期 SPE+FPD/PVE受注額, 受注残高

(単位: 億円)



FPD/PV製造装置 受注額	41	73	573	610	319	217	4	64	14
半導体製造装置 受注額	1,452	1,202	1,403	983	727	837	375	204	487
受注残高	4,343	3,263	3,531	3,117	2,866	2,731	2,328	1,733	1,731

受注残高内訳	FPD/PVE	479	331	803	1,271	1,417	1,406	1,206	995	810
	SPE	3,864	2,931	2,727	1,846	1,448	1,325	1,122	737	920



